

APIP'ÑA INFORMA

4



Septiembre, Octubre, Noviembre 2008

Asociación de Fabricantes de Paneles Inyectados de Poliuretano de España

NUEVOS SOCIOS DE APIP'ÑA

En la última Asamblea General de APIP'ÑA realizada en Mayo en Madrid, entraron a formar parte de la asociación la empresa MASTERPANEL, PANELES PASEIRO S.A y TECZONE ESPAÑOLA S.A

MASTERPANEL es una empresa joven ubicada en Esquivias (Toledo) que empezó a fabricar paneles sandwich de poliuretano en el año 2007, actualmente a parte de paneles de poliuretano para cubiertas, fachadas y frigoríficos, fabrica todo tipo de remataría y distribuye diferentes sistemas de lucernarios.

TECZONE ESPAÑOLA S.A está situada en Burgos. Fabrica paneles sandwich de poliuretano, chapa perfilada, chapa curva, remataría, correas "C" y "Z", perfilaría metálica para el montaje de placas cartón-yeso y comercializa lucernario.

PANELES PASEIRO S.A, está ubicada en Porriño (Pontevedra) y fabrica paneles para cubiertas, fachadas, también paneles translucidos y perfilados.

Desde este boletín, creemos que es importante felicitar a las tres empresas por su incorporación y colaboración con la Asociación, pues formando grupo se consiguen más resultados.

ENTREVISTA

SR. MARIO PEREZ PASEIRO de la empresa PANELES PASEIRO S.A.

Paneles Paseiro S.A se constituyó como fabricante de paneles en el año 2003, si bien sus orígenes se remontan al año 1994 con la empresa P.C Metálicos S.L.

Su fundador es el Sr. Mario Pérez Paseiro que comparte la empresa con sus tres hijos y que lleva en el mundo del metal 38 años. Antes de ser empresario en el año 1994, fue delegado de importantes empresas siderúrgicas.

La empresa, en los 14 años de actividad ha tenido un crecimiento espectacular, manteniendo durante ese periodo un crecimiento sostenido de un 25% anual, llegando el año 2007 a una facturación de 19 millones de euros.

La empresa dispone de unas instalaciones de 5.000 m², que se ampliarán de forma inmediata a 12.000 m², incorporando nuevos procesos.

La empresa Paneles Paseiro S.A se dió de baja de APIP'ÑA a mediados del año 2007, pero en la 17ª Asamblea General, decidió volver a formar parte de la asociación.



¿Por qué decidió darse de baja de la asociación?

En el año 2007 me di de baja porque consideré que en APIP'ÑA no había un liderazgo claro de los fabricantes de paneles, en el sentido que había una situación que no nos permitía defender nuestros intereses y problemas propios en la medida que corresponde dentro de una asociación. Estimo que le deberíamos dar una mayor importancia a la información que los fabricantes de panel ponemos sobre la mesa.

¿Cómo cree que debe funcionar la asociación para dar respuesta a las necesidades de los fabricantes?

Los fabricantes de paneles son quienes tienen que tomar las riendas de la asociación y participar para que APIP'ÑA pueda dar respuesta a las necesidades que se plantean. Es bueno poder contar con los socios auxiliares para marcar actuaciones y parámetros colectivos, pero somos

los socios fabricantes los que tenemos que decidir cuáles tienen que ser los objetivos y los retos de APIP'ÑA y la forma de darles solución a los temas que vayan surgiendo.

Creo que deberíamos intentar que los socios auxiliares, aporten datos mucho más concretos y fiables de los cuáles, los fabricantes pertenecientes a la asociación, deberíamos sacar conclusiones firmes para poder estudiar las diferentes posibilidades de potenciación de APIP'ÑA.

¿Por qué decidió volver a formar parte de APIP'ÑA?

En la pasada asamblea general vi un ambiente con planteamientos de defensa a nuestros intereses y una clara apertura de participación en ellos.

¿Cómo valora la progresión de la Asociación?

En términos generales merecen mi conformidad,

pero quizás el boletín informativo con la situación de temas pendientes y novedades debería ser mensual y mantener la periodicidad, ya que así nos vinculamos todos a la Asociación. De lo contrario, si sólo se envía información cuando hay una novedad, nos olvidamos de lo anterior y posterior. En definitiva sería marcar una disciplina informativa y vinculante por parte de la asociación y asociados, la cual nos haría más partícipes a todos en este proyecto común, denominado APIP'ÑA.



ÚLTIMAS NOTICIAS

Creación del Comité Técnico de APIP'ÑA:

El Comité Técnico de la asociación empezó a trabajar el 6 de Octubre. Los retos que nos hemos marcado para este último trimestre del año son publicar dos documentos; uno sobre el uso de los paneles de poliuretano según la legislación vigente (según RD2267/2004 y según CTE) cuyo objetivo es clarificar a ingenieros, arquitectos y también fabricantes donde se puede utilizar el panel.

Un segundo documento para los socios, indicando detalladamente los ensayos iniciales y los ensayos de seguimiento que se deben realizar para adaptarse a la nueva futura normativa, la UNE-EN 14509:2007.

Paralelamente se está llevando a cabo un proyecto en el cual se estudiarán las posibilidades del panel sandwich de poliuretano en acústica. Mediante simulación se estudiarán distintas soluciones

constructivas que nos permitan cumplir las exigencias que pide el DB-HR del CTE y con esto poder incluir el panel de poliuretano en la próxima revisión del Documento de Elementos Constructivos.

Las empresas que forman parte del Comité Técnico son:

- **DC System Ibérica S.A**
- **Elastogran S.A**
- **Huurre Ibérica S.A**
- **Isocold España S.L**
- **Kide S. Coop**
- **Masterpanel**
- **Pacesa S.A**
- **Taver Instaclack**
- **Teczone Española S.A**
- **Vizueté**

Recordar que los Comités de APIP'ÑA son abiertos y que todas las empresas de la asociación están invitadas a formar parte de cualquiera de ellos.

Reunión de "EPPF, EPAQ and Panama International congress"

El pasado 23 y 24 de Octubre tuvo lugar en Edimburgo el segundo congreso europeo de fabricantes de paneles y productos afines al panel, organizado por las asociaciones europeas EPPF (European Profiles and Panels Producers Federations) EPAQ (Quality Assurance Association for Panel and Profiles) y PANAMA INTERNATIONAL (Internacional Association of Sandwich panel Manufactures).



Los temas más importantes e interesantes por APIP'ÑA que se presentaron en el congreso fueron:

- Puentes térmicos en instalaciones con paneles y con perfiles metálicos.
- Proyectos con paneles sandwich. Este punto lo presentó el Prof. Klaus Berner del "Institute for Sandwich-Technology" de Mainz. De su presentación cabe destacar:

Desarrollo de métodos de ensayos no destructivos para los paneles sandwich:

El objetivo es determinar el impacto de los parámetros de producción sobre el comportamiento final del panel. Con estos parámetros se va a diseñar un modelo de predicción que permitirá saber el comportamiento del panel sin necesidad de realizar ensayos destructivos.

Optimización de la geometría de los paneles sandwich:

Este proyecto está demostrando que optimizando la geometría de los paneles se puede conseguir trabajar con luces superiores.

- Proyecto EASIE: El Dr. Pfeiffer presentó el proyecto EASIE cuyo objetivo es aumentar el conocimiento sobre los paneles sandwich, mejorar sus propiedades y posibles aplicaciones y

sobretudo divulgar la información a todos los países europeos y a todos los niveles; fabricantes, ingenieros, estudiantes,... APIP'ÑA tiene un papel importante en este proyecto.

- EPAQ - Calidad para los paneles y los perfiles: El Dr. Ing Ralf Podleschny, Secretario General de la EPAQ, explicó los pasos que se deben seguir para conseguir la marca asociada a la norma voluntaria europea de calidad para paneles sandwich y para perfiles metálicos.

- Nueva Directiva de Productos de la Construcción: El Sr. Vicente Leoz Argüelles, Responsable de la Unidad de Productos de la Construcción de la Comisión Europea, explicó los cambios más importantes que hay en la nueva Directiva de Productos de la Construcción. Uno de los puntos más interesantes de la nueva Directiva para las pequeñas y medianas empresas, es que se promoverán los ensayos en cascada y los ensayos compartidos, de forma que el gasto asociado a los ensayos para obtener el marcado CE se reduzca.

Este año, el congreso, con más de 100 asistentes, se ha consolidado como un referente dentro de la industria del panel sandwich y sus productos afines. El año que viene, salvo modificaciones, se va a realizar en el mes de Octubre en Helsinki. APIP'ÑA mantendrá informados a sus socios sobre este importante evento abierto a todos los fabricantes de paneles de Europa.

Este mes de Octubre, la asociación ha publicado una nota de prensa bajo el título "EL PANEL SANDWICH DE POLIURETANO CRECE EL 18%" en los siguientes medios del sector:

www.construnet.net 2 de Octubre 2008

www.ambienteyclima.com 2 de Octubre 2008

www.revistamedioambiente.net
2 de Octubre 2008

www.construarea.com 3 de Octubre 2008

www.construinter.com 3 de Octubre 2008

Gaceta de los Negocios 14 de Octubre 2008

II Congreso de Aislamiento Térmico y Acústico:

El 15 y 16 de Octubre se celebró en Madrid el II Congreso de Aislamiento Térmico y Acústico organizado por ANDIMAT y AECOR. Hubo un elevado nivel de asistentes, tanto fabricantes de aislantes, como ingenieros, arquitectos y administración.

IPUR, Industria del poliuretano Rígido, tuvo un stand en el congreso donde APIP'ÑA puso a disposición de los congresistas los APIP'ÑA Informa publicados hasta el momento.

PRÓXIMAMENTE

Proyecto EASIE

Actualización página web y logo